(9) 日本国特許庁(JP)

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 平2-220793

@Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

43公開 平成2年(1990)9月3日

B 23 K 26/00 26/06 3 2 0 A

7920-4E 7920-4E

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全3頁)

60発明の名称

レーザー切断装置

浦

②特 願 平1-44019

②出 願 平1(1989)2月23日

⑩発 明 者 田

昌 純

神奈川県横浜市金沢区幸浦1丁目8番地1 三菱重工業株 式会社基盤技術研究所内

⑩発 明 者 西

昭 雄

長崎県長崎市飽の浦町1番1号 三菱重工業株式会社長崎

研究所内

愛発明者野田

松平

長崎県長崎市飽の浦町1番1号 三菱重工業株式会社長崎

研究所内

囫発 明 者 堀 江 - 哲 夫

長崎県長崎市飽の浦町1番1号 三菱重工業株式会社長崎

造船所内

⑪出 願 人 三菱重工業株式会社

東京都千代田区丸の内2丁目5番1号

個代 理 人 弁理士 鈴江 武彦 外3名

明 細 書

1. 発明の名称

レーザー切断装置

2. 特許請求の範囲

レーザー光源からのレーザー光路に配置されたハーフミラーと、このハーフミラーからの透過光路及び反射光路にそれぞれ配置された集光レンズとを具備したことを特徴とするレーザー切断装置。
3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明はレーザー光を用いて、特に厚い物体を 切断するレーザー切断装置に関する。

(従来の技術)

従来より、レーザー光のような高エネルギー密度特性を利用して非接触で物体を切断することが 知られている。第3図にその構成を示す。

同図において、11はレーザー光発生源である。 このレーザー光発生源11から放たれたレーザー 光はミラー12により反射され、集光レンズ13 に入射される。そして、この集光レンズ13の焦 点距離に載置された被切断物体14に集光される。 このように構成することにより、レーザー光線 11から放たれたレーザー光を被切断物体14に 集光させ、集光させる位置をずらすように制御す ることにより、被切断物体14を切断している。

(発明が解決しようとする課題)

しかし、被切断物体14の肉厚 d が厚い場合、 集光レンズの焦点を被切断物体14の表面、中央、 裏面の何れかに設定しても完全に被切断物体14 を切断することはできなかった。また、特に被切 断物体14の比重が大きく、その熱容量あるいは 熱伝導度が高い物質では切断することは特に難し

(問題点を解決するための手段)

レーザー光額からのレーザー光路に配置されたハーフミラーと、このハーフミラーからの透過光路及び反射光路にそれぞれ配置された集光レンズとを備えたレーザー切断装置である。

(作用)

レーザー発生源から放たれたレーザー光を焦点

距離の違う集光レンズで肉厚の被切断物体14のそれぞれ異なった深さ位置に集光させて、被切断物体14を切断するようにしている。

(実施例)

以下、図面を参照して本発明の一実施例についる。第1図において振行器21はレーザー発信器である。このレーザー発信器21から出力が合った。ラー22によりではいって、サールはいって、サールで、このは、サーガーをではいって、サーガーをではいって、サーガーをではいって、サーガーをではいって、サーガーをではいって、サーガーをではいって、カーカーのは、カーガーをではいって、カーは、カーガーをではいって、カーガーをはいって、カーガーをはいって、カーガーをはいって、カーは、大きには、カーガーをはいって、カーカーを参加して、カーカーを表現して、カーカーを表現りでは、カーを表現りでは、カーカーを表現りでは、カーカーを表現りでは、カーカーを表現りでは、カーを表現りでは、カーを表現りでは、カーを表現りでは、カーを表現りでは、カーを表現りでは、カーカーを表現りでは、カーを表現するのでは、カーを表現りでは、カーを表現りでは、カーを表現りでは、カーを表現りでは、カー

次に、上記のように構成された本発明の一実施例の動作について説明する。レーザー発音器21から出力されるレーザー光はハーフミラー22により反射され、その反射光路に配置される集光レ

が、複数のハーフミラーと1つのミラーを用いれば、さらに厚い被切断物体24を切断することも 可能である。

[発明の効果]

以上詳述したように、厚い被切断物体物体でも、単一のレーザー発信器で切断することができるレーザー切断装置を提供することができる。

4. 図面の簡単な説明

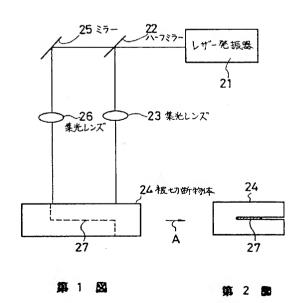
第1図は本発明の一実施例に係わるレーザー切断装置を示す構成図、第2図は被切断物体の切断状態を上から見た図、第3図は従来のレーザー切断装置を示す構成図である。

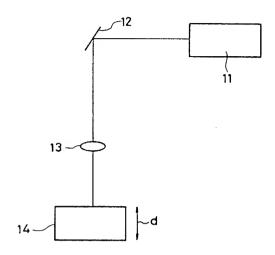
21 … レーザー発生態, 22 … ミラー、23, 26 … 集光レンズ、25 … ハーフミラー、24 … 被切断物体。

出願人代理人 弁理士 鈴江武彦

上記実施例のように、異なった焦点距離を持った集光レンズで内厚の被切断物体の異なった位置にレーザー光を集束させるようにしたので、通常切断困難なスチールタイヤの切断を、一方のレーザー光をゴム部分に集束させ、他方のレーザー光でスチール部分に集束させることにより、可能とすることができる。

なお、上記実施例においては、ハーフミラー 1 つとミラー 1 つとでレーザー切断装置を構成した





第 3 図

PAT-NO: JP402220793A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 02220793 A

TITLE: LASER BEAM CUTTING DEVICE

PUBN-DATE: September 3, 1990

INVENTOR-INFORMATION:

NAME COUNTRY

TAURA, MASAZUMI NISHI, AKIO NODA, SHOHEI HORIE, TETSUO

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME COUNTRY
MITSUBISHI HEAVY IND LTD N/A

APPL-NO: JP01044019

APPL-DATE: February 23, 1989

INT-CL (IPC): B23K026/00 , B23K026/06

US-CL-CURRENT: 219/121.67

ABSTRACT:

PURPOSE: To allow cutting of even a thick work with a single laser oscillator by providing a half mirror disposed in a laser light path and condenser lenses which are respectively disposed in the transmitted light path therefrom and a reflected light path.

CONSTITUTION: The laser light outputted from the laser oscillator 21 is reflected by the half mirror 22 and is focused via the condenser lens 23 disposed in the reflected light path thereof to the focus of the lens matched on the work 24. Further, the laser light outputted from the laser oscillator 21 is reflected by the mirror 25 disposed in the transmitted light path of the half mirror 22 and is focused via the condenser lens 26 disposed in the reflected light path thereof to the focus thereof matched in the work 24. The work 24 can be cut by moving the work 24 in such a manner. The laser light is, therefore, focused to the different positions of the thick work by the condenser lenses of different focal distance. The cutting of even steel tires which are usually difficult to cut is consequently possible.

COPYRIGHT: (C)1990, JPO&Japio

